

证券代码：000021

证券简称：深科技

深圳长城开发科技股份有限公司
2024年05月06日投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2023年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2024年05月06日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长韩宗远先生 董事、副总裁周庚申先生 副总裁、财务负责人莫尚云先生 董事会秘书钟彦女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度业绩及经营情况，公司于2024年05月06日15:00—17:00在价值在线（https://www.ir-online.cn）举办2023年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会采用网络远程的方式召开，公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1. 请问沛顿科技合肥项目的进展如何？今年会有大</p>

的客户突破吗？能起量吗？

答:尊敬的投资者，您好！合肥沛顿存储自2021年12月投产以来，已于2022年完成产品验证、可靠性验证、体系认证、终端客户审厂以及批量产品的生产认证工作，已经接受订单并开始量产；公司将不断提升技术团队的自主创新能力，进一步强化先进封测全业务链服务能力，着力与重点客户深化战略合作伙伴关系，并积极开拓具有全球竞争力的产业客户。感谢您的关注！

2. 合肥沛顿存储目前产能如何，有无扩产计划？

答:尊敬的投资者，您好！公司目前订单情况正常，有扩产计划，感谢您的关注！

3. 贵公司在先进封装领域一直强调现有技术水平完全满足现有客户需求和未来发展需求，目前国内尚无HBM技术，对于HBM封装贵公司是否有计划切入？

答:尊敬的投资者，您好！公司在高端存储芯片封装和测试领域拥有丰富的经验和技術储备，具备多种类型产品的封装方案设计和分析能力，持续引进先进的封装和测试设备，掌握行业领先的隐形切割研磨技术，能提供各类客制化的测试程序开发和芯片特性分析服务。公司在相关技术领域进行前瞻性的布局，并密切关注前沿技术发展动态和趋势。感谢您的关注！

4. 贵公司在无人机方面是否有产品及技术，与哪些头部企业建立合作？

答:尊敬的投资者，您好！公司专注于为全球客户提供技术研发、工艺设计、生产制造、供应链管理、物流支持等一站式电子产品制造服务，产品可根据需要运用于多种场景，另公司的客户信息属于公司与客户之间的保密约定内容。感谢您的关注！

5. 2023年年度及2024年一季度贵公司营收下降，但

净利润增长，哪些业务对净利润贡献较大？

答:尊敬的投资者，您好！公司2023年度整体毛利率为16.52%，同比增长4.66%，毛利率提升的主要原因是产品结构的变化、降本增效、美元升值等影响。感谢您的关注！

6. 您好，我想问一下贵公司对自身的ESG表现有何看法。我注意到华证给贵公司新一季度的表现仅给了BB。请问贵公司准备采取哪些具体措施来改善ESG表现。例如，提高薪酬决策透明度和强化企业风险管理体制。

答:尊敬的投资者，您好！非常感谢您对公司ESG评级的关注。公司一直高度重视公司治理、环境保护和社会责任等工作，后续将不断针对公司ESG得分相对薄弱环节进行优化提升，感谢您的关注和建议！

7. 请问今年的存储项目进展如何？深圳基地有增长吗？

答:尊敬的投资者，您好！2023年度，公司半导体封装业务重点客户需求稳定，新客户数量增多，订单量相较于去年同期有所增加，收入实现增长，感谢您的关注！

8. 你好，请问沛顿合肥项目具体进展如何？

答:尊敬的投资者，您好！合肥沛顿项目进展顺利，有扩产计划。感谢您的关注！

9. 请问公司在现金分红方面有哪些政策，以增强分红的稳定性和可预期性，从而保护投资者利益？

答:尊敬的投资者，您好！公司十分重视广大投资者的利益和股东回报，并于2023年4月21日披露了《股东回报规划（2024-2026年）》，公司将保持连续一贯的现金分红政策，并遵守《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关规定和《公司章程》中制定的现金

分红政策，充分保护股东、特别是中小股东的合法权益，积极回报股东、充分保障股东的合法权益。公司自上市以来一直持续现金分红。感谢您的关注！

10. 我相信深科技国企！买了不少深科技股票现在深套18.68元，啥时有望解套？深科技目标价是多少？

答:尊敬的投资者，您好！公司一直重视自身价值提升和股东价值回报，未来公司将努力做好生产经营，以业绩回馈股东；同时积极加强与投资者、资本市场的互动交流，让投资者和市场更加深入地了解公司的发展思路，提振投资者信心。您的信心就是我们的目标。感谢您的关注！

11. 公司在行业中的地位以及面临的市场竞争状况如何？

答:尊敬的投资者，您好！公司是全球领先的专业电子制造企业，连续多年在MMI全球电子制造服务行业排名前列，感谢您的关注！

12. 期盼深科技能重振雄风，让我们解套别让我们失望？

答:尊敬的投资者，您好！公司一直重视自身价值提升和股东价值回报，未来公司将努力做好生产经营，以业绩回馈股东；同时积极加强与投资者、资本市场的互动交流，让投资者和市场更加深入地了解公司的发展思路，提振投资者信心。感谢您的关注！

13. 请问公司2025年的经营目标是多少？比如营收，利润等？

答:尊敬的投资者，您好！公司董事会及经营管理层通过聚焦主责主业持续提升核心竞争力、优化体制机制激发企业活力、完善合规风控体系建设加强防御风险能力，公司经营发展质量有所提升。后续公司将努力提升

经营业绩，为股东创造价值和回报。感谢您的关注！

14. 请问2024年深科技城租金收入达到了什么水平，出租率多少？

答:尊敬的投资者，您好！深科技城写字楼租户引入进入稳定增长阶段，写字楼租赁面积新增约15500m²，C座实现可租赁面积的100%租赁；新增商业租赁面积约2600m²，诸多品牌已相继入驻开业。未来，该项目将建成以“科技、研发、数据要素、金融、专业服务”为核心产业聚集的城市创新综合体。感谢您的关注！

15. 对于加强核心技术创新和人才队伍建设。请问公司在这些领域有哪些具体的计划和目标？是否有特定的技术或产品创新正在推进中？

答:尊敬的投资者，您好！公司核心经营团队以市场和技术为导向，不断加强研发团队和核心技术团队的建设，始终保持与世界一流企业发展同步。公司重视各梯队的人才培养，大力推进年轻化、国际化、知识化的人才建设，激发人才创新活力，培养了一批具有国际管理能力和掌握核心技术的人才。公司管理层在未来发展战略的选择上，将紧跟市场变化，积极引入国际知名企业的高级管理人才和专业人才，推动公司在不断变化的环境和市场竞争中稳健快速发展。感谢您的关注！

16. 公司是否有计划搭建HBM封装生产线？

答:尊敬的投资者，您好！公司将密切关注行业动态和前沿技术的发展趋势。感谢您的关注。

17. 公司名为深科技，当为高科技属性，但公司大部分业务为代工业务，后续如何提升科技含量？

答:尊敬的投资者，您好！深科技将顺应创新引领大势，加强科技创新，着力形成新质生产力，不断提高深科技的“科技”含量。感谢您的关注！

18. 对于国企改革，贵司有何计划？

答:尊敬的投资者，您好！公司是国有实控上市公司，市场化、国际化一直在路上。感谢您的关注！

19. 公司是否为参股公司昂纳科技提供封装业务？

答:尊敬的投资者，您好！公司的半导体业务是聚焦在存储芯片的封测。感谢您的关注！

20. 公司是否有定增计划？

答:尊敬的投资者，您好！公司如有相关计划，会及时对外披露。感谢您的关注！

21. 尽管营业收入有所下降，但公司净利润同比仅下降了2.19%。请问这一相对稳定的利润表现是如何实现的？公司在成本控制和运营效率提升方面采取了哪些有效措施？

答:尊敬的投资者，您好！正如您所述，公司在成本控制和运营效率方面做了大量的工作，这也是我们一直追求的目标。感谢您的关注！

22. 公司二股东一路减持，贵司作为央企控股，后续是否有回购计划，此外，对于市值管理公司有无计划？

答:尊敬的投资者，您好！如有相关计划，公司将根据相关规定履行信息披露义务，感谢您的关注！

23. HBM封装技术和公司现有及未来的封装技术有无重合相似之处？

答:尊敬的投资者，您好！封装技术既有延续性又有迭代性。感谢您的关注！

24. 公司储能业务是否已运用到电网当中？

答:尊敬的投资者，您好！公司专注于为全球客户提供技术研发、工艺设计、生产制造、供应链管理、物流支持等一站式电子产品制造服务，产品可根据需要运用

于多种场景。感谢您的关注！

25. 当时公告合肥沛顿项目计划各方共投资100亿，分期建设，目前1期已建成，2期计划什么时候动工？

答:尊敬的投资者，您好！合肥沛顿项目进展顺利，有扩产计划。感谢您的关注！

26. 公司是否参与华为封测项目？

答:尊敬的投资者，您好！公司的客户信息属于公司与客户之间的保密约定内容。感谢您的关注！

27. 关注到公司将围绕存储半导体、高端制造和计量智能终端三大主业进行发展。请问公司在这三大领域的具体战略规划是什么？有哪些新的技术或产品正在研发中，预计将于何时推向市场？

答:尊敬的投资者，您好！公司将紧跟存储半导体行业市场和国内外客户需求，继续加快扩充优质产能，持续提升技术研发、工程工艺、运营交付等方面的综合能力，通过校企合作、科技项目合作等渠道，吸引封测专业人才以及领军人才，为客户提供更优质的服务的同时，不断提升技术团队的自主创新能力，进一步强化先进封测全业务链服务能力，着力与重点客户深化战略合作伙伴关系，并积极开拓具有全球竞争力的产业客户。巩固数据存储业务优势，通过优化产品结构发展新业务，进一步拓宽业务布局；高端制造业务领域，公司将现有的综合平台为基础，围绕核心客户的发展战略和业务规划，以制造业转型升级为契机，结合数字技术，加快设计能力建设，推进原始设计制造

(OriginalDesignManufacture, ODM) 和共同设计制造 (JointDesignManufacture, JDM) 业务发展，充分利用全球布局优势，将高壁垒、高附加值业务板块作为发展重点，拓展与高端客户业务合作的范围，增强客户粘

性，争取更多国内、国外高端客户，不断提升公司的盈利水平，构建高端制造板块国内国际双循环相互促进的新发展格局的重要一环；计量智能终端领域，充分把握双碳目标下全球各国推动智慧能源体系建设以及双循环新发展格局带来的发展机遇，加强海外本土化建设，巩固欧洲市场优势，积极开拓中亚、中东市场，充分利用深耕海外市场积累的技术、经验优势，发挥公司产品性能优势，赋能国内新型电力系统建设，实现海内外业务协同发展。2023年度，公司主要在研项目为DAF在超薄高堆叠封装中的应用问题研究及评价能力建设、封装联合仿真管理平台二期、超轻薄电子平板产品的技术研究等研发项目。感谢您的关注！

28. 请问昂纳科技上市进展如何？

答:尊敬的投资者，您好！昂纳科技为深科技参股公司，该公司具体情况可参见其官网<http://www.onnetcom.com/>。感谢您的关注！

29. 公司年报中未披露“质量回报双提升”行动方案，请问是否有计划披露？

答:尊敬的投资者，您好！公司按照有关要求，从增强聚焦主业意识、提高创新发展能力、提升信息披露质量和强化规范运作水平等四大方面提升上市公司质量，落实以投资者为本的理念。感谢您的关注！

30. 合肥沛顿存储作为合肥长鑫的合作封装厂，后续是有能力否配合合肥长鑫完成hbm开发落地？

答:尊敬的投资者，您好！公司现有的技术水平完全可以满足现有客户的需求，未来将根据客户需要布局相关能力。感谢您的关注！

31. 请问开发科技北交所上市审核状态怎么是终止审核？

答:尊敬的投资者,您好!由于深科技成都招股说明书及其他申请文件中的财务报表数据有效期到期,根据相关要求,深科技成都已向北交所申请中止审核,待将申请材料财务数据更新后将申请恢复审核,感谢您的关注!

32. 请问深科技桂林代工华为手机2023年为公司贡献了多少利润?

答:尊敬的投资者,您好!桂林深科技有限公司作为通讯及消费电子业务的专业公司,已于2022年4月被桂林博晟科技有限公司全资收购,2023年度权益法下确认的桂林博晟投资收益为2,935.40万元。感谢您的关注!

33. 贵司工业级无人机进展如何?

答:尊敬的投资者,您好!公司专注于为全球客户提供技术研发、工艺设计、生产制造、供应链管理、物流支持等一站式电子产品制造服务,产品可根据需要运用于多种场景。感谢您的关注!

34. 请问深科技城租赁情况咋样全部租出去了吗?

答:尊敬的投资者,您好!深科技城没有全部租出。感谢您的关注!

35. 请问贵公司有与优必选合作生产人形机器人吗?

答:尊敬的投资者,您好!公司客户信息属于公司与客户之间的保密约定内容。感谢您的关注!

36. 贵司有无工业级无人机产品,麻烦明确回答,感谢

答:尊敬的投资者,您好!我们的回复很明确,公司客户信息和产品资料属于公司和客户之间的保密内容。感谢您的关注。

37. 请问2024年股权激励能达标吗?

	<p>答:尊敬的投资者,您好!公司将努力达成目标。感谢您的关注!</p> <p>38. 今年设备更新,贵司医疗器械产品订单有增长吗?</p> <p>答:尊敬的投资者,您好!公司生产制造的绝大多数医疗器械产品均来自于境外客户。感谢您的关注!</p>
附件清单(如有)	
日期	2024年05月06日